





EpC parts list

|  | $\stackrel{\text { 炤 }}{\text { part NaME }}$ | $\begin{gathered} \text { 䐓 } \\ \text { MATEI AL } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 倳 } \\ & \text { NOTE } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | $ヘ ゙-ス フ$ イル <br> BASE FILM | $\begin{gathered} \text { ボJイミR' } \\ \text { POLY\|MIDE } \end{gathered}$ |  |
| 6 | $\begin{gathered} \stackrel{\text { 畄 }}{ } \\ \text { CONUCTOR } \end{gathered}$ |  COPPER FOIL（PLATING：GOLD 0．I mm） |  |
| 7 | $\begin{aligned} & \text { J-I-L-LY } \\ & \text { OVER LAY } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 林イミト } \\ \text { POLYIMIDE } \end{gathered}$ |  |
| 8 | 触施 SUPPORTING TAPE | $\begin{gathered} \text { 林低 } \\ \text { POLYIMIDE } \end{gathered}$ |  |

PRODUCT No．and dIMENSIONS

| proouct No． <br> （Not emboss packaging） | DIMENSIONS |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | A | B | C | 0 | E |
| 59453－041IIDHLF（4 CONTACTS） | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.8 |
| 59453－05II IDHLF（5 CONTACTS） | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.3 |
| 59453－0611 DHLF（6 CONTACTS） | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 2.8 |
| 59453－071IIDHLF（7 CONTACTS） | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.3 |
| 59453－081I DHLF（8 CONTACTS） | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 3.8 |
| 59453－091II DHLF（9 CONTACTS） | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 4.3 |
| 59453－12IIIDHLE（I2 CONTACTS） | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 5.8 |
| 59453－1311 IDHLF（13 CONTACTS） | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.3 |

## 沽

## 

NOTE
adhisive method of supporting tape shall be heat crimping method and thermosetting adhisive shall be used





A：$(n-1) \times 0.5 \pm 0.05$


溇 / NOTE



2．HIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UN ON D RECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS－22－008．
$n=$ 槚数
$n=$ No．Of CONTACTS
$\square$者
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS

PROOUCT No．AND DIMENSIONS

| PRODUCT No． （Not emboss packaging） | dimensions |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | A | B | c | 0 | E |
| 59453－04IIICHLF（4 CONTACTS） | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.8 |
| 59453－05IIICHLF（5 CONTACTS） | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.3 |
| 59453－06111CHLF（6 CONTACTS） | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 2.8 |
| 59453－071IICHLF（7 CONTACTS） | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.3 |
| 59453－081IICHLF（8 CONTACTS） | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 3.8 |
| 59453－091IICHLF（9 CONTACTS） | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 4.3 |
| 59453－12IIICHLF（I2 CONTACTS） | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 5.8 |
| 59453－1311 ICHLF（13 CONTACTS） | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.3 |

EPC PARTS LIST

| $\begin{aligned} & \text { 踄䄺5 } \\ & \text { No. } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 㗊 } \\ \text { PART NAME } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 晰 } \\ \text { MATERIAL } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 語 } \\ \text { NOTE } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | $ヘ ゚-ス フ$ イル <br> BASE FILM | $\begin{gathered} \text { 林低 } \\ \text { POLYMMIDE } \end{gathered}$ |  |
| 6 | $\begin{gathered} \stackrel{\text { 棋 }}{\text { CONUCTOR }} \end{gathered}$ |  COPPER FOIL（PLating：GOLD 0.1 mm ） |  |
| 1 | $\begin{gathered} \text { オ-I-I-V1 } \\ \text { OVER LAY } \end{gathered}$ | 沭仆 <br> POLYIMIDE |  |
| 8 | 維能 <br> SUPPORIING TAPE | 划仆 <br> POLYIMIDE |  |

斏

NOTE
adHisive method of supporting tape shall be heat crimping method and thermosetting adhisive shall be used




| 絽枵号 No． | $\begin{gathered} \text { 炤 } \\ \text { PART NAME } \end{gathered}$ | 梚 MATERIAL | $\begin{gathered} \text { 語 } \\ \text { NOTE } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | ペースアイル BASE FILM | 柎仆 POLYIMIDE |  |
| 6 | $\begin{gathered} \stackrel{\text { 溴 }}{\text { CONUCTOR }} \end{gathered}$ |  COPPER FOIL（PLATING：GOLD 0．I m m ） |  |
| 7 | $\begin{aligned} & \text { t-\|-\|-LY } \\ & \text { OVER LAY } \end{aligned}$ | 利价 POLYIMIDE |  |
| 8 | 龍敬 <br> Suppori INg TAP | 术代 POIYIMIDE |  |

湤

## 

NOTE
adHisive method of supporting tape shall be heat crimping method and thermosetting adhisive shall be used


| Proouct No. | No. Of CONTACTS |
| :---: | :---: |
| 59453-041 I IOEBHLF | 4 CONTACTS |
| 59453-051I IOEBHLF | 5 CONTACTS |



（IDOWN SIDE CONTACT TYPE）
CONECTOR PARTS LISI



PROOUCT No．AND DIMENSIONS

| Proouct No． <br> （Not emboss packaging） | DIMENS IONS |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | A | B | C | D | E |
| 59453－04II I BHLF（4 CONTACTS） | I．5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.8 |
| 59453－05II IBHLF（5 CONTACTS） | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.3 |

衳

w






